

## TJ金属化陶瓷片氧化铝陶瓷基板陶瓷片切割加工盲槽定制

产品名称	TJ金属化陶瓷片氧化铝陶瓷基板陶瓷片切割加工盲槽定制
生产厂家	天津华诺普锐斯科技有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 是否库存:否 是否定制:是
公司地址	天津市西青区滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路
联系电话	15320192158

### 产品详情

TJ金属化陶瓷片氧化铝陶瓷基板陶瓷片切割加工盲槽定制

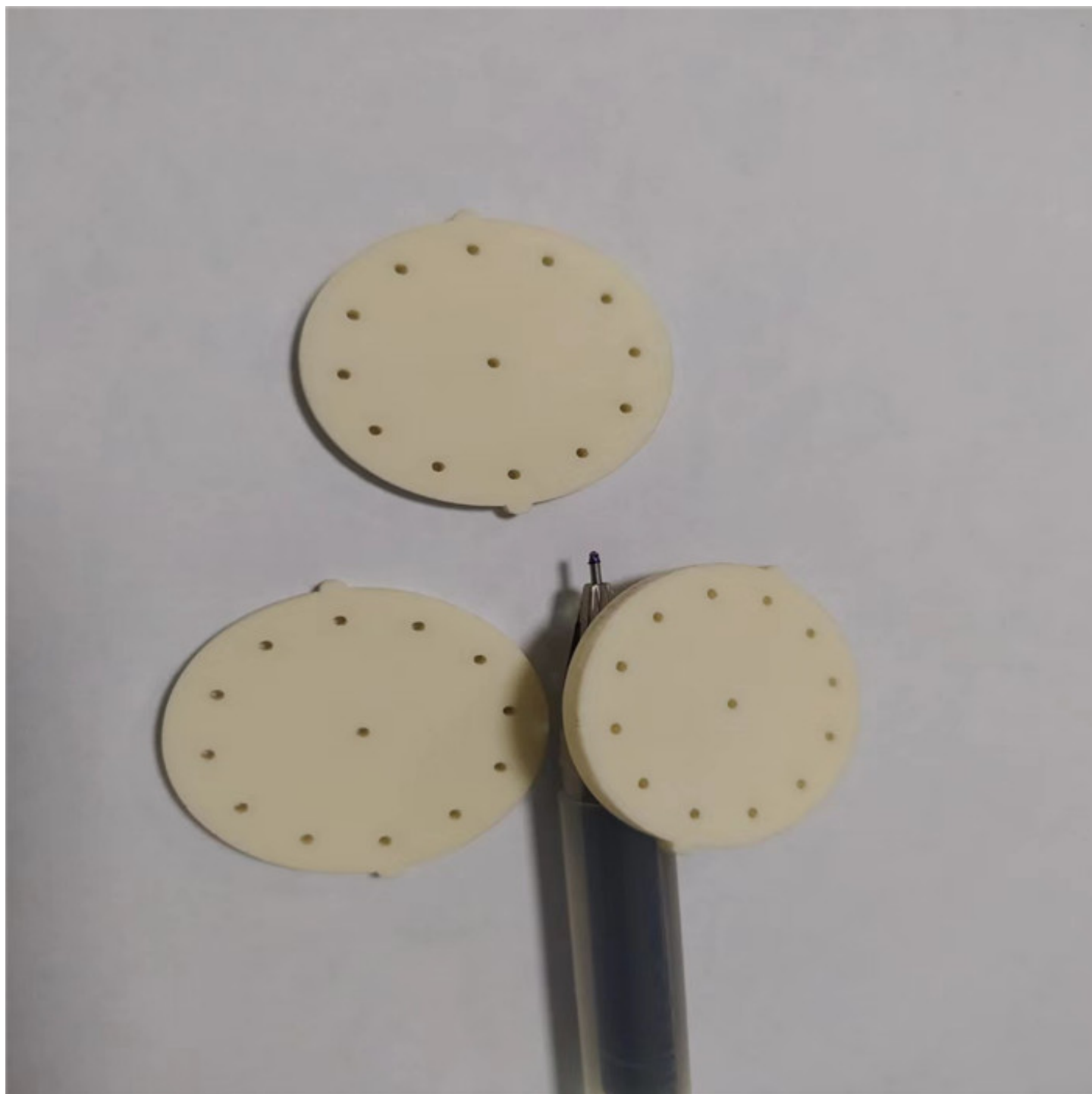
## TJ金属化陶瓷片氧化铝陶瓷基板陶瓷片切割加工盲槽定制

华诺激光专注于微米级的激光切割、钻孔、蚀刻、刻线、划片、材料去除、构造、雕刻和特殊材料的打标，主要应用于LED芯片制造，触摸屏，LCD，消费类电子，半导体，MEMS，照明，医疗等行业，以及科研、航天航空等领域，涉及包括各种金属及合金、半导体、陶瓷、各种透明材质、薄膜和聚合物等各种材料，公司已经做过1000多个基于以上材料的各种激光微加工试验和方案。

---

陶瓷具有十分优异的强韧性能、耐磨抗蚀性能、抗热震性能及良好的可加工性能。

切割陶瓷种类：氧化铝 氧化锆 氮化硅 氮化铝陶瓷；





切割精度： $\pm 0.02$ ;

切割尺寸： $1*152.4*152.4\text{mm}$ ；

切割\*小孔径：直径 0.1mm;

切割厚度：1.5mm(毫米)；

---

切割数量：越多越好。

在材料加工方面，已逐步形成一种崭新的加工方法

——激光加工，激光加工已应用于切割、打孔、焊接等领域。其中的激光切割由于激光对被切割材料几乎不产生机械冲击和压力，深圳市柯宝原科技 电子陶瓷激光切割，故适宜于陶瓷、玻璃等既硬又脆材料的切割。采用强化工艺的激光切割使得陶瓷的分割加工获得了满意效果，不但没有降低原材料的硬度，而且切边形成了比基材硬度还高的特殊硬化层